

邀请与鹏鼎合作之两岸产学研老师, 研讨下世代电子产品、电子材料、电子应用技术趋势, 期能汇聚各方技术研讨以达到“汇创新、聚产业、促融合”产业整合的作用。

【主题】：宏观趋势、产品应用、移动通信、前瞻材料、生物感测

【时间】：2019年1月10日(四) ~1月11日(五)

【地点】：鹏鼎科技A11-101会议室

第一天(1/10)交流议程

时间	活动内容	演讲者/主持人
08:00 - 09:00	活动签到 研讨会开幕式	
09:00 - 09:30	董事长致词 法务长致词 合影留念 研讨会简介, 日程介绍	徐茂峰、胡先钦
09:30 - 10:00	CTO鹏鼎技术交流会说明 公司介绍	徐茂峰、胡先钦
10:00 - 11:30	PCB工艺流程参观(A1厂)	古松
11:30 - 13:30	午餐(干部餐厅)	
13:30 - 14:00	关键物料 / 高热电效能奈米结构薄膜研究	陈军华 - 交通大学(新竹)
14:00 - 14:30	关键物料 / 高分子膜材应用于PCB之介电特性探讨	邱宽城 - 中原大学
14:30 - 15:00	关键物料 / 精准聚合法应用于功能性奈米材料	黄智峯 - 中兴大学
15:00 - 15:30	关键物料 / 多元素、多机制协同高效无卤阻燃剂的研发	郝志峰 - 广东工业大学
15:30 - 15:45	Break	
15:45 - 16:15	关键技术 / 高端印制电路板高效高可靠性微细加工技术研究	郑李娟 - 广东工业大学
16:15 - 16:45	关键技术 / 变革性加工技术	王成勇 - 广东工业大学
16:45 - 17:15	关键技术 / X射线三维显微成像技术及其PCB板检测应用	须颖 - 广东工业大学
17:15 - 17:45	新兴应用 / 面向柔性印刷电子的纳米金属材料及其传感应用	计红军 - 哈尔滨工业大学
17:45 - 18:10	第一天close meeting	徐茂峰、胡先钦
18:10 - 20:00	乘车前往 长安 晚宴	

第二天(1/11)交流议程

时间	活动内容	演讲者/主持人
08:00 - 08:30	长安柏宁酒店-->公司	
08:30 - 08:45	PCB发展趋势	徐茂峰、胡先钦
08:45 - 09:15	新兴应用 / 线路板基微型储能器件	杨诚 - 清华大学
09:15 - 09:45	新兴应用 / 智能衣穿戴装置及SERS感测基板	邱智玮 - 台湾科技大学
09:45 - 10:00	Break	
10:00 - 10:30	新兴应用 / 大面积电子学的崭新应用	王凯 - 中山大学 教授
10:30 - 11:00	新兴应用 / 仿生材料与其在电子皮肤上之应用	周鹤修 - 清华大学(新竹)
11:00 - 11:30	新兴应用 / 柔性锌离子电池	周航 - 北京大学
11:30 - 12:00	新材料 / 中孔洞材料的合成与应用-半导体废液之循环经济	林弘萍 - 成功大学
12:00 - 13:30	午餐(干部餐厅)	
13:30 - 14:00	新材料 / 开发新颖有机高分子共轭材料于有机太阳能电池之应用	郑彦如 - 交通大学(新竹)
14:00 - 14:30	高频材料 / 高频高速软板材料技术发展现况	叶瑞铭 - 中原大学
14:30 - 15:00	天线射频 / 3D打印技术在微波器件及天线中的前沿应用	黄冠龙 - 深圳大学
15:00 - 15:30	天线射频 / 5G天线设计的趋势发展	沈昭元 - 逢甲大学
15:30 - 16:00	第二天 close meeting	徐茂峰、胡先钦